

自锁开关三功能手电筒LED驱动IC

特性:

- ❖ **<A) %\$) A** 具有全亮、25%亮二种功能
- ❖ **<A) %\$) B** 具有全亮、暴闪二种功能
- ❖ 工作电压: **2.5V~5V**
- ❖ 工作效率高达 **92%**
- ❖ **100mΩ**低导通电阻
- ❖ **1.4A** 的电流驱动能力
- ❖ 内置 **NMOS** 可直接驱动 **1~5W LED**
- ❖ **SOT23** 绿色封装

应用范围:

- ❖ 移动手电筒
- ❖ LED 头灯
- ❖ LED 驱动

描述:

PTÍ FÉÍ ØÉ FÉÍ Ó是一颗二功能手电筒LED驱动芯片，采用了极小的SOT23无铅封装形式，仅需一颗电容器件，既节省PCB空间，又节省系统的成本，三节干电池或一节锂电池可以驱动1-5W的LED。PTÍ FÉÍ ØÉ FÉÍ Ó通过开/关电源来变换输出模式，可以实现亮度调节或暴闪功能。

PTÍ FÉÍ AÍ FÉÍ B 可工作于-40°C~+85°C

典型应用:

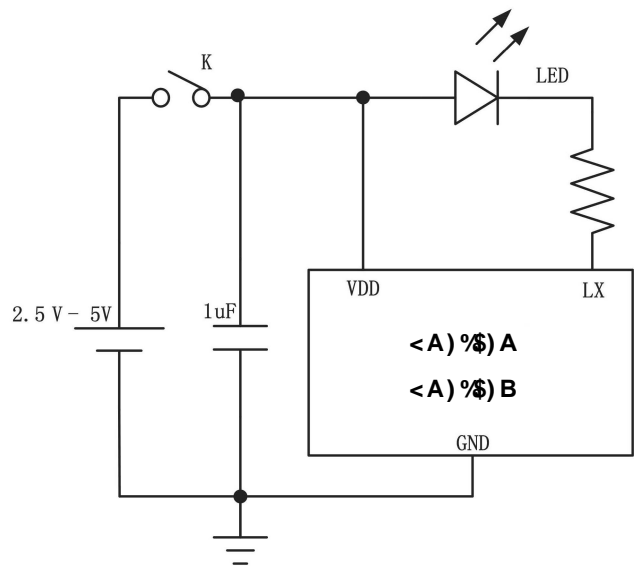
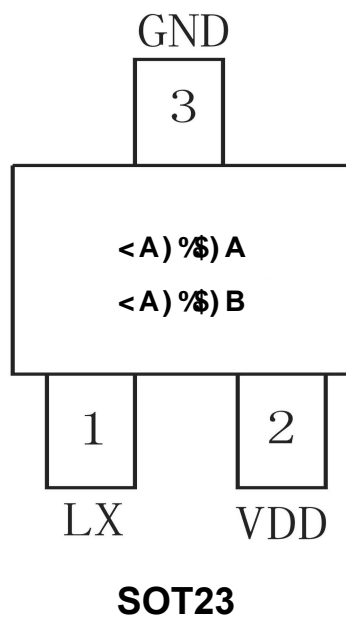


图 1. 典型应用电路

订购信息

器件型号	订购号	封装描述	存储温度	封装标记	包装选择
<A) %\$) A		SOT23	-65 to +125		Reel
<A) %\$) B		SOT23	-65 to +125		Reel

引脚信息



引脚号	名称	引脚功能描述
1	LX	LED输出，低有效
2	VDD	电源正极
3	GND	电源负极

## 绝对最大额定范围

描述		范围	单位
电源电压 (VDD)		-0.3 ~ 5.5	V
其它引脚		-0.3 ~ VDD+0.3	V
LED电流		1.4	A
存储结温		-65 to +125	°C
焊接温度		260(10s)	°C
静态放电 (ESD)	HBM ( Human Body Mode )	2000	V
	MM (Machine Mode )	200	V

注 1: 超过上表中规定的极限参数会导致器件永久性损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。

## 热损耗信息

描述		范围	单位
封装热阻 ( $\theta_{JA}$ ) “热阻(Junction to Ambient) $\theta_{JA}$ ”	SOT23	200	°C/W
功耗, $P_D@T_A=25^\circ\text{C}$ “热阻(Junction to Case) $\theta_{JC}$ ”	SOT23	0.4	W

## 推荐工作条件

描述	范围	单位
工作结温	-40 ~ 125	°C
工作环境温度	-40 ~ 85	°C
电源电压	+2.5 ~ +5	V
连续输出电流 (SOT23)	0.5-1.4	A

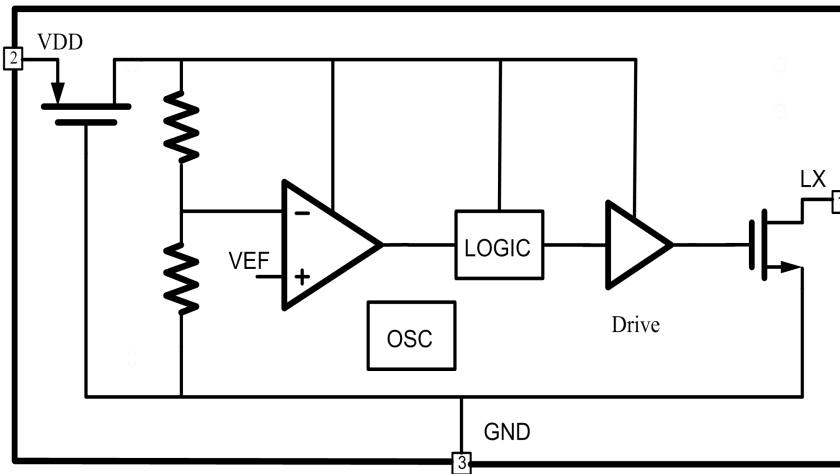
注 2: 推荐工作范围是指在该范围内, 器件功能正常, 但并不完全保证满足个别性能指标。

## 电特性

( VDD=3.8V, T<sub>A</sub> = 25°C, T6LED, 除非特别说明)

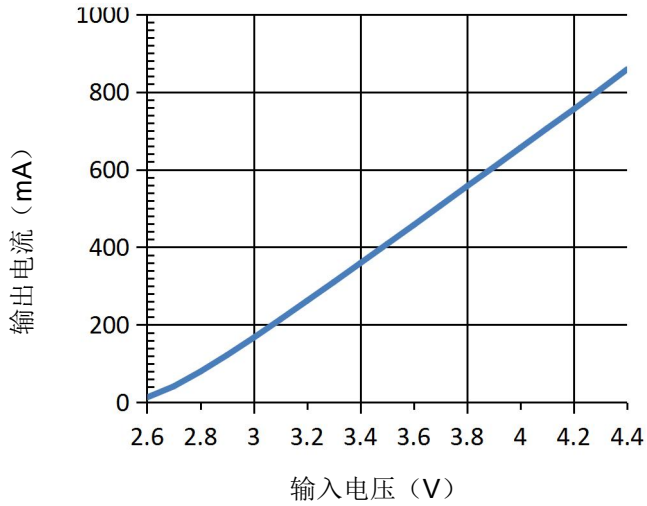
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电源电压	V <sub>DD</sub>		2.5	3.8	5	V
空载电流	I <sub>DD</sub>			270		μA
输出电流	I <sub>LX</sub>				1.4	A
功率FET导通电阻	R <sub>DS(ON)</sub>	100%模式, I <sub>LED</sub> =1A		120		mΩ
25%亮工作频率	F <sub>25%</sub>	仅PT1 FÉ A		260		Hz
暴闪频率	F <sub>FLASH</sub>	仅PT1 FÉ B		7		Hz

内部功能框图

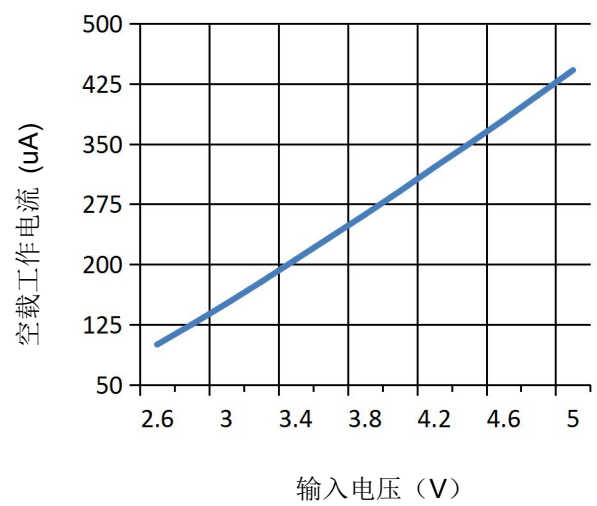


典型特性曲线 (除非特别说明,  $V_{IN}=5V$ ,  $T_A=25^\circ C$ )

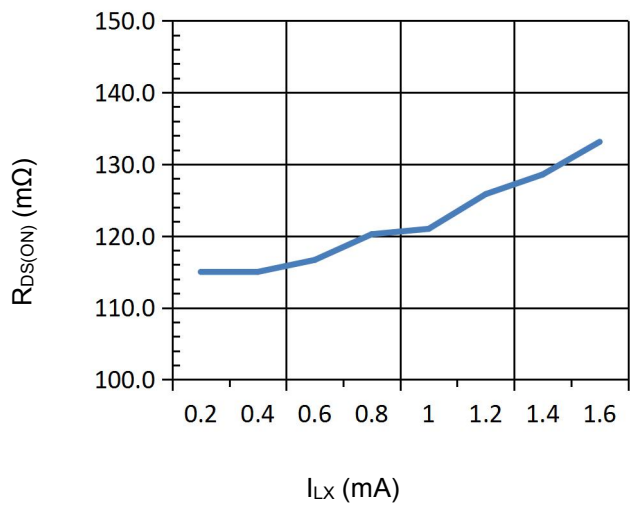
输出电流 vs. 输入电压



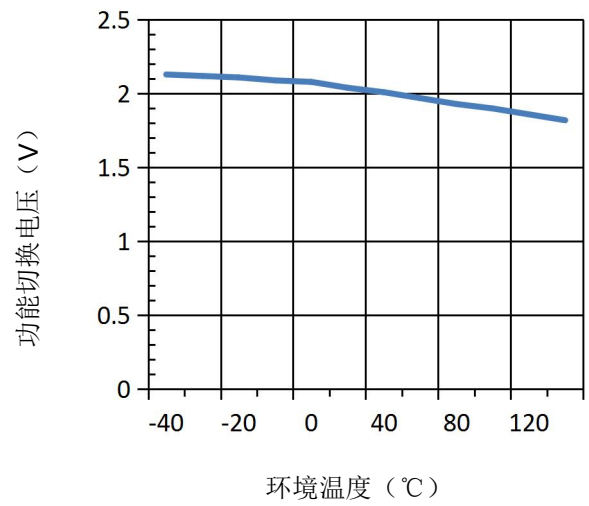
空载工作电流 vs. 输入电压



$R_{DS(ON)}$  vs.  $I_L$



功能切换电压 vs. 环境温度



## 功能描述

PTÍ FÉÍ 𠄎FÉÍ Ó是一款手电筒控制专用IC，通过控制IC的电源接通与关断，可实现LED在二种模式下切换控制。其中：

PTÍ FÉÍ A为全亮、25%亮模式；

PTÍ FÉÍ B为全亮、暴闪模式

### LED 驱动电流设置

LED 驱动电流可通过调节电阻 R 来实现，如图 1 所示，可以按照所需要的电流调节电阻 R 的大小，可参考计算公式：

$$I_{LED} = (V_{BAT} - V_F - V_{ON}) / R$$

式中， $V_{BAT}$  为电池电压， $V_F$  为 LED 正向电压， $V_{ON}$  为 MOS 管导通压降。

例：用 3 节 5# 电池， $V_F = 3V$ ， $V_{ON} = 0.3V$ ， $R = 1\Omega$ ，则  $I_{LED} = 1.2A$ 。

注：由于电池和引线规格的不同，计算结果会有一定误差，公式仅供参考。

PTÍ FÉÍ 𠄎FÉÍ Ó 最大可驱动 1.4A 的电流，电流的设定与调节要在 PTÍ FÉÍ 𠄎FÉÍ Ó 的最大电流驱动能力范围内，并且电阻的功率选择要适合，否则电路将不能正常工作。PTÍ FÉÍ 𠄎FÉÍ Ó 在三节干电池或一节锂电池供电情况可直接驱动 1~5W LED。

## 功耗考虑

芯片结温依赖于环境温度、PCB 布局、负载和封装类型等多种因素。功耗与芯片结温可根据以下公式计算：

$$P_D = R_{DS(ON)} \times I_{OUT}^2$$

根据  $P_D$  结温可由以下公式求得：

$$T_J = P_D \times \theta_{JA} + T_A$$

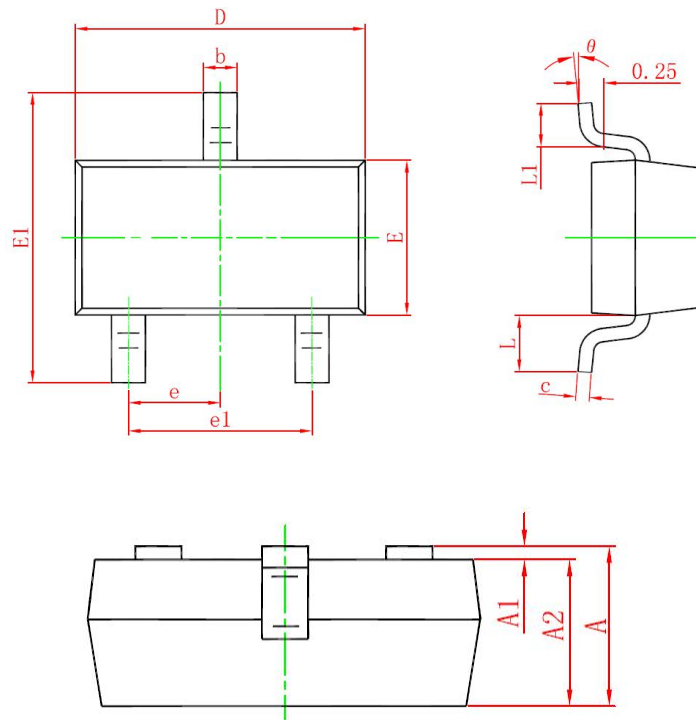
式中

$T_J$  是芯片结温

$T_A$  是环境温度

$\theta_{JA}$  是封装热阻

封装描述



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.900	1.150	0.035	0.045
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	0.900	1.050	0.035	0.041
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.080	0.150	0.003	0.006
D	2.800	3.000	0.110	0.118
E	1.200	1.400	0.047	0.055
E1	2.250	2.550	0.089	0.100
e	0.950 TYP.		0.037 TYP.	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.550 REF.		0.022 REF.	
L1	0.300	0.500	0.012	0.020
θ	0°	8°	0°	8°